

2024-2029年中国半导体集成电路行业竞争格局分析与投资风险预测报告

报告简介

半导体集成电路是将晶体管，二极管等等有源元件和电阻器，电容器等无源元件，按照一定的电路互联，“集成”在一块半导体单晶片上，从而完成特定的电路或者系统功能。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合中道泰和公司对半导体集成电路相关企业和科研单位等的实地调查，对国内外半导体集成电路行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要半导体集成电路品牌的发展状况，以及未来中国半导体集成电路行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了半导体集成电路市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是半导体集成电路生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前半导体集成电路行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一部分 行业运行现状

第一章 半导体集成电路行业概述 1

第一节 半导体集成电路行业定义 1

第二节 半导体集成电路行业市场特点分析 1

一、产品特征 1

二、影响需求的关键因素 1

三、主要竞争因素 2

第三节 半导体集成电路行业发展周期分析 2

一、行业周期简介 2

二、半导体集成电路企业周期研判 4

第二章 半导体集成电路行业发展环境分析 5

第一节 全球宏观经济分析 5

第二节 宏观经济环境分析 6

一、中国GDP增长情况分析 6

二、工业经济发展形势分析 7

三、全社会固定资产投资分析 8

四、城乡居民收入与消费分析 10

五、社会消费品零售总额分析 11

六、对外贸易的发展形势分析 13

七、中国宏观经济发展预测分析 14

第三节 半导体集成电路行业主要法律法规及政策 14

一、《国家集成电路产业发展推进纲要》 14

1、总体要求 14

2、主要任务和发展重点 16

3、保障措施 17

二、《中国制造2025》解读 19

三、《智能硬件产业创新发展专项行动(2019-2023年)》解读 19

1、政策出台的背景和意义 19

2、起草编制过程 21

3、主要内容 22

第四节 全球半导体产业环境分析 25

第三章 中国半导体集成电路行业现状分析 28

第一节 半导体集成电路行业产量概况 28

一、半导体集成电路行业产量分析 28

二、2024-2029年中国半导体集成电路行业产量预测 28

第二节 半导体集成电路行业市场容量分析 29

- 一、半导体集成电路行业市场容量分析 29
- 二、产能配置与产能利用率调查 29
- 三、2024-2029年中国半导体集成电路行业市场容量预测 30
- 第三节 影响半导体集成电路行业供需状况的主要因素 30
- 一、半导体集成电路行业供需现状 30
- 二、2024-2029年中国半导体集成电路行业供需平衡趋势预测 31
- 第四章 中国半导体集成电路所属行业数据监测分析 32
- 第一节 半导体集成电路所属行业规模分析 32
- 一、企业数量分析 32
- 二、销售规模分析 32
- 三、资产规模分析 33
- 四、利润规模分析 33
- 第二节 半导体集成电路所属行业产值分析 34
- 一、集成电路市场结构分析 34
- 二、工业总产值分析 34
- 三、进出口交货值分析 34
- 第三节 半导体集成电路所属行业成本费用分析 35
- 一、销售成本分析 35
- 二、三项费用分析 35
- 第四节 半导体集成电路所属行业运营效益分析 36
- 一、盈利能力分析 36
- 二、偿债能力分析 36
- 三、运营能力分析 36
- 四、成长能力分析 36

第五节 中国集成电路产业专利分析 37

一、中国集成电路产业专利概况 37

二、设计类专利分析 38

1、设计类专利概况 38

2、模拟电路类 39

3、逻辑电路类 41

4、存储器类 43

5、处理器类 46

三、制造类专利分析 49

四、封装测试类专利分析 54

五、设备材料类专利分析 58

第二部分 行业市场分析

第五章 中国半导体集成电路行业区域市场情况分析 62

第一节 半导体集成电路行业需求地域分布结构 62

第二节 华北地区半导体集成电路及相关产品分析 62

一、地区经济发展现状 62

二、地区半导体集成电路及相关产品产量分析 67

1、2019-2023年集成电路产量 67

2、2019-2023年移动通信手持机产量 69

3、2019-2023年微型电子计算机产量 70

三、地区半导体集成电路行业市场规模分析 71

第三节 东北地区半导体集成电路及相关产品分析 71

一、地区经济发展现状 71

二、地区半导体集成电路及相关产品产量分析 73

- 1、2019-2023年集成电路产量 73
- 2、2019-2023年移动通信手持机产量 74
- 3、2019-2023年微型电子计算机产量 74
- 三、地区半导体集成电路行业市场规模分析 75
- 第四节 华东地区半导体集成电路及相关产品分析 75
- 一、地区经济发展现状 75
- 二、地区半导体集成电路及相关产品产量分析 82
- 1、2019-2023年集成电路产量 82
- 2、2019-2023年移动通信手持机产量 84
- 3、2019-2023年微型电子计算机产量 86
- 三、地区半导体集成电路行业市场规模分析 89
- 第五节 华中地区半导体集成电路及相关产品分析 89
- 一、地区经济发展现状 89
- 二、地区半导体集成电路及相关产品产量分析 91
- 1、2019-2023年集成电路产量 91
- 2、2019-2023年移动通信手持机产量 91
- 3、2019-2023年微型电子计算机产量 92
- 三、地区半导体集成电路行业市场规模分析 93
- 第六节 华南地区半导体集成电路及相关产品分析 93
- 一、地区经济发展现状 93
- 二、地区半导体集成电路及相关产品产量分析 95
- 1、2019-2023年集成电路产量 95
- 2、2019-2023年移动通信手持机产量 95
- 3、2019-2023年微型电子计算机产量 96

三、地区半导体集成电路行业市场规模分析 96

第七节 西部地区半导体集成电路及相关产品分析 97

一、地区经济发展现状 97

二、地区半导体集成电路及相关产品产量分析 100

1、2019-2023年集成电路产量 100

2、2019-2023年移动通信手持机产量 102

3、2019-2023年微型电子计算机产量 103

三、地区半导体集成电路行业市场规模分析 104

第八节 半导体集成电路行业经销模式 104

第九节 半导体集成电路行业渠道形式 106

一、直接分销渠道 106

二、间接分销渠道(长渠道、短渠道) 107

1、长渠道 108

2、短渠道 108

三、宽渠道营销、窄渠道营销分析 109

1、宽渠道营销 109

2、窄渠道营销 110

四、大客户直供销售渠道建立策略 110

第十节 半导体集成电路行业渠道要素对比 111

一、渠道的广度 111

二、渠道的长度 111

三、渠道的密度 111

第六章 2019-2023年中国半导体集成电路行业竞争情况分析 112

第一节 中国半导体集成电路行业经济指标分析 112

- 一、赢利性 112
- 二、附加值的提升空间 112
- 三、进入壁垒/退出机制 112
- 四、半导体集成电路行业周期 113
- 第二节 中国半导体集成电路行业竞争结构分析 113
 - 一、现有企业间竞争 113
 - 二、潜在进入者分析 114
 - 三、替代品威胁分析 115
 - 四、供应商议价能力 115
 - 五、客户议价能力 115
- 第三节 2024-2029年中国半导体集成电路行业市场竞争策略展望分析 116
 - 一、半导体集成电路行业市场竞争趋势分析 116
 - 二、半导体集成电路行业市场竞争格局展望分析 117
 - 三、半导体集成电路行业市场竞争策略分析 117
- 第七章 中国半导体集成电路主要生产企业发展概述 119
 - 第一节 上海贝岭股份有限公司 119
 - 一、企业概况 119
 - 二、企业主要经营结构分析 119
 - 三、企业成长能力分析 120
 - 四、企业盈利能力分析 121
 - 五、企业运营能力分析 121
 - 六、企业财务风险分析 121
 - 七、企业竞争力分析 121
 - 八、企业战略分析 123

第二节 杭州士兰微电子股份有限公司 124

- 一、企业概况 124
- 二、企业主要经营结构分析 125
- 三、企业成长能力分析 125
- 四、企业盈利能力分析 126
- 五、企业运营能力分析 126
- 六、企业财务风险分析 126
- 七、企业竞争力分析 127
- 八、企业战略分析 129

第三节 苏州晶方半导体科技股份有限公司 130

- 一、企业概况 130
- 二、企业主要经营结构分析 130
- 三、企业成长能力分析 131
- 四、企业盈利能力分析 131
- 五、企业运营能力分析 131
- 六、企业财务风险分析 132
- 七、企业竞争力分析 132
- 八、企业战略分析 133

第四节 天水华天科技股份有限公司 134

- 一、企业概况 134
- 二、企业主要经营结构分析 135
- 三、企业成长能力分析 135
- 四、企业盈利能力分析 135
- 五、企业运营能力分析 136

六、企业财务风险分析 136

七、企业竞争力分析 136

八、企业战略分析 137

第五节 江苏长电科技股份有限公司 138

一、企业概况 138

二、企业主要经营结构分析 138

三、企业成长能力分析 139

四、企业盈利能力分析 139

五、企业运营能力分析 139

六、企业财务风险分析 140

七、企业竞争力分析 140

八、企业战略分析 141

第六节 中电广通股份有限公司 142

一、企业概况 142

二、企业主要经营结构分析 143

三、企业成长能力分析 143

四、企业盈利能力分析 143

五、企业运营能力分析 144

六、企业财务风险分析 144

七、企业竞争力分析 144

八、企业战略分析 144

第七节 北京七星华创电子股份有限公司 145

一、企业概况 145

二、企业主要经营结构分析 146

- 三、企业成长能力分析 146
- 四、企业盈利能力分析 147
- 五、企业运营能力分析 147
- 六、企业财务风险分析 147
- 七、企业竞争力分析 147
- 八、企业战略分析 149
- 第八节 天津中环半导体股份有限公司 149
 - 一、企业概况 149
 - 二、企业主要经营结构分析 150
 - 三、企业成长能力分析 151
 - 四、企业盈利能力分析 151
 - 五、企业运营能力分析 151
 - 六、企业财务风险分析 152
 - 七、企业竞争力分析 152
 - 八、企业战略分析 155
- 第九节 西安隆基硅材料股份有限公司 156
 - 一、企业概况 156
 - 二、企业主要经营结构分析 156
 - 三、企业成长能力分析 157
 - 四、企业盈利能力分析 157
 - 五、企业运营能力分析 157
 - 六、企业财务风险分析 158
 - 七、企业竞争力分析 158
 - 八、企业战略分析 160

第十节 吉林华微电子股份有限公司 160

一、企业概况 160

二、企业主要经营结构分析 161

三、企业成长能力分析 162

四、企业盈利能力分析 162

五、企业运营能力分析 162

六、企业财务风险分析 163

七、企业竞争力分析 163

八、企业战略分析 164

第三部分 行业发展趋势

第八章 2024-2029年中国半导体集成电路行业发展预测分析 165

第一节 半导体集成电路行业未来发展预测分析 165

一、半导体集成电路行业发展规模分析 165

二、2024-2029年中国半导体集成电路行业发展趋势分析 165

第二节 半导体集成电路行业供需预测分析 166

一、半导体集成电路行业供给预测分析 166

二、半导体集成电路行业需求预测分析 166

第三节 半导体集成电路行业市场盈利预测分析 167

第九章 2024-2029年中国半导体集成电路行业投资战略研究 168

第一节 半导体集成电路行业发展关键要素分析 168

一、生产要素 168

二、需求条件 168

三、支援与相关产业 169

四、企业战略、结构与竞争状态 169

五、政府的作用	170
第二节 半导体集成电路行业投资策略分析	170
一、中国半导体集成电路行业投资规划	170
二、中国半导体集成电路行业投资策略	171
三、中国半导体集成电路行业成功之道	172
第十章 2024-2029年中国半导体集成电路行业投资机会与风险分析	174
第一节 半导体集成电路行业投资机会分析	174
一、投资前景	174
二、投资热点	175
三、投资区域	178
四、投资吸引力分析	178
第二节 半导体集成电路行业投资风险分析	179
一、市场竞争风险	179
二、原材料风险分析	179
三、政策/体制风险分析	179
四、进入/退出风险分析	179
五、经营管理风险分析	180
第十一章 中道泰和对半导体集成电路行业投资建议	181
第一节 目标群体建议(应用领域)	181
第二节 产品分类与定位建议	181
第三节 价格定位建议	182
一、价格定位的四种选择	182
二、价格定位的价值分析	183
三、定位价格的应变方式	184

第四节 技术应用建议 185

第五节 投资区域建议 186

第六节 销售渠道建议 186

第七节 资本并购重组运作模式建议 186

第八节 企业经营管理建议 188

第九节 重点客户建设建议 190

一、实施重点客户战略的必要性 190

二、合理确立重点客户 191

三、对重点客户的营销策略 191

四、强化重点客户的管理 193

五、实施重点客户战略要重点解决的问题 195

图表目录

图表：半导体集成电路企业成长阶段特点及判断标准 4

图表：2019-2023年我国国内生产总值以及增长率 6

图表：2019-2023年我国全部工业增加值以及增长率 7

图表：2019-2023年我国社会固定资产投资额以及增长率 8

图表：2019-2023年我国按区域分固定资产投资(不含农户)及其占比 9

图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入及其增长率 11

图表：2019-2023年我国社会消费品零售总额及增长率 12

图表：2019-2023年货物进出口总额 13

图表：2019-2023年全球半导体市场销售收入及增长率 25

图表：2019-2023年全球半导体市场销售收入及增长率 26

图表：2019-2023年全球半导体市场销售收入及增长率 27

图表：2019-2023年中国集成电路行业产量及增长率 28

- 图表：2024-2029年中国集成电路行业产量及增长率预测 28
- 图表：2019-2023年中国集成电路行业市场规模及增长率 29
- 图表：2019-2023年上半年我国集成电路产量利用率 29
- 图表：2024-2029年中国集成电路行业市场规模及增长率预测 30
- 图表：2019-2023年上半年中国半导体集成电路企业数量 32
- 图表：2019-2023年中国集成电路行业销售规模及增长率 32
- 图表：2019-2023年上半年中国半导体集成电路行业资产规模 33
- 图表：2019-2023年中国半导体集成电路行业利润规模及增长率 33
- 图表：2019-2023年我国集成电路市场结构 34
- 图表：2019-2023年我国重点集成电路企业销售费用 35
- 图表：2019-2023年我国重点集成电路企业三项费用比重 35
- 图表：2019-2023年上半年中国半导体集成电路行业利润率 36
- 图表：2019-2023年上半年中国半导体集成电路行业资产负债率 36
- 图表：2019-2023年上半年中国半导体集成电路行业总资产周转率 36
- 图表：2019-2023年上半年中国半导体集成电路行业净资产增长率 36
- 图表：主要国家或地区在中国申请公开的集成电路专利累计情况 37
- 图表：2019-2023年度主要国家或地区在中国申请公开的集成电路专利情况 38
- 图表：集成电路设计各类别中国专利分布 38
- 图表：2019-2023年模拟电路类中国专利公开/公告年度分布 39
- 图表：2019-2023年国家及地区公开/公告模拟电路类中国专利趋势对比 40
- 图表：2006年至2019-2023年模拟电路中国专利主要省市公开/公告分布 41
- 图表：2001年至2019-2023年逻辑电路类专利公开/公告年度分布 42
- 图表：2006年至2019-2023年国家及地区公开/公告逻辑电路类中国专利趋势对比 42
- 图表：2006年至2019-2023年逻辑电路类中国专利主要省市公开/公告分布 43

- 图表：2001年至2019-2023年存储器类专利公开/公告年度分布 44
- 图表：2006年至2019-2023年国家及地区公开/公告存储器中国专利趋势对比 45
- 图表：2006年至2019-2023年存储器类中国专利主要省市公开/公告分布 46
- 图表：2006年至2019-2023年国家及地区公开/公告处理器类中国专利趋势对比 47
- 图表：2001年至2019-2023年处理器类专利公开/公告年度分布 48
- 图表：2006年至2019-2023年处理器类专利大陆省市分布 48
- 图表：2001年-2019-2023年处理器类专利公开/公告中国国内权利人排名(单位：件) 49
- 图表：2006年至2019-2023年国家及地区公开/公告中国IC制造类专利趋势对比 50
- 图表：2001年至2019-2023年IC制造类专利公开/公告年度分布 51
- 图表：2006年至2019-2023年IC制造类中国专利主要省市公开/公告分布 52
- 图表：2019-2023年中国IC制造类公开/公告权利人排名(单位：件) 52
- 图表：2019-2023年度中国IC制造类公开/公告权利人排名(单位：件) 53
- 图表：2001年至2019-2023年IC封装测试中国专利年度公开分布情况 54
- 图表：2006年至2019-2023年国家及地区公开/公告中国IC封装测试中国专利趋势对比 55
- 图表：2006年至2019-2023年IC封装测试类中国专利主要省市公开/公告分布 56
- 图表：2019-2023年中国IC封装测试类专利公开/公告权利人排名(单位：件) 57
- 图表：2001年至2019-2023年IC设备材料类专利年度分布 58
- 图表：2006年至2019-2023年主要国家及地区公开/公告IC设备材料类中国专利趋势对比 59
- 图表：2006年至2019-2023年IC设备材料类中国专利主要省市公开/公告分布 60
- 图表：2019-2023年中国IC设备材料类公开/公告权利人排名(单位：件) 61
- 图表：2019-2023年我国各地区半导体集成电路市场规模占比 62
- 图表：2019-2023年北京市生产总值及增长率 63
- 图表：2019-2023年山西省生产总值及增长率 64
- 图表：2019-2023年天津市生产总值及增长率 65

- 图表：2019-2023年河北省生产总值及增长率 66
- 图表：2019-2023年北京市集成电路产量及增长率 67
- 图表：2019-2023年天津市集成电路产量及增长率 68
- 图表：2019-2023年河北省集成电路产量及增长率 68
- 图表：2019-2023年北京市移动通信手持机产量及增长率 69
- 图表：2019-2023年天津市移动通信手持机产量及增长率 69
- 图表：2019-2023年北京市微型电子计算机产量及增长率 70
- 图表：2019-2023年天津市微型电子计算机产量及增长率 70
- 图表：2019-2023年华北地区半导体集成电路行业市场规模及增长率 71
- 图表：2019-2023年辽宁省集成电路产量及增长率 73
- 图表：2019-2023年黑龙江省集成电路产量及增长率 73
- 图表：2019-2023年辽宁省移动通信手持机产量及增长率 74
- 图表：2019-2023年辽宁省微型电子计算机产量及增长率 74
- 图表：2019-2023年东北地区半导体集成电路行业市场规模及增长率 75
- 图表：2019-2023年上海市生产总值及增长率 76
- 图表：2019-2023年浙江省生产总值及增长率 77
- 图表：2019-2023年福建省生产总值及增长率 79
- 图表：2019-2023年山东省生产总值及增长率 80
- 图表：2019-2023年上海市集成电路产量及增长率 82
- 图表：2019-2023年江苏省集成电路产量及增长率 83
- 图表：2019-2023年浙江省集成电路产量及增长率 83
- 图表：2019-2023年福建省集成电路产量及增长率 84
- 图表：2019-2023年上海市移动通信手持机产量及增长率 84
- 图表：2019-2023年江苏省移动通信手持机产量及增长率 85

- 图表：2019-2023年浙江省移动通信手持机产量及增长率 85
- 图表：2019-2023年福建省移动通信手持机产量及增长率 86
- 图表：2019-2023年上海市微型电子计算机产量及增长率 86
- 图表：2019-2023年江苏省微型电子计算机产量及增长率 87
- 图表：2019-2023年浙江省微型电子计算机产量及增长率 87
- 图表：2019-2023年安徽省微型电子计算机产量及增长率 88
- 图表：2019-2023年福建省微型电子计算机产量及增长率 88
- 图表：2019-2023年华东地区半导体集成电路行业市场规模及增长率 89
- 图表：2019-2023年湖北省生产总值及增长率 90
- 图表：2019-2023年湖南集成电路产量及增长率 91
- 图表：2019-2023年湖北省移动通信手持机产量及增长率 91
- 图表：2019-2023年湖北省微型电子计算机产量及增长率 92
- 图表：2019-2023年湖南省微型电子计算机产量及增长率 92
- 图表：2019-2023年华中地区半导体集成电路行业市场规模及增长率 93
- 图表：2019-2023年广东省生产总值及增长率 94
- 图表：2019-2023年广东省集成电路产量及增长率 95
- 图表：2019-2023年广东省移动通信手持机产量及增长率 95
- 图表：2019-2023年广东省微型电子计算机产量及增长率 96
- 图表：2019-2023年华南地区半导体集成电路行业市场规模及增长率 96
- 图表：2019-2023年四川省集成电路产量及增长率 100
- 图表：2019-2023年贵州省集成电路产量及增长率 101
- 图表：2019-2023年集成电路产量及增长率 101
- 图表：2019-2023年重庆市移动通信手持机产量及增长率 102
- 图表：2019-2023年四川省移动通信手持机产量及增长率 102

- 图表：2019-2023年重庆市微型电子计算机产量及增长率 103
- 图表：2019-2023年四川省微型电子计算机产量及增长率 103
- 图表：2019-2023年西部地区半导体集成电路行业市场规模及增长率 104
- 图表：IDM经营模式 104
- 图表：半导体集成电路分工细化模式 105
- 图表：2019-2023年上海贝岭股份有限公司主营构成 119
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月上海贝岭股份有限公司成长能力指标 120
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月上海贝岭股份有限公司盈利能力指标 121
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月上海贝岭股份有限公司运营能力指标 121
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月上海贝岭股份有限公司财务风险指标 121
- 图表：2019-2023年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成 125
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月杭州士兰微电子股份有限公司成长能力指标 125
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力指标 126
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月杭州士兰微电子股份有限公司运营能力指标 126
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月杭州士兰微电子股份有限公司财务风险指标 126
- 图表：2019-2023年苏州晶方半导体科技股份有限公司主营构成 130
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月苏州晶方半导体科技股份有限公司成长能力指标 131
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月苏州晶方半导体科技股份有限公司盈利能力指标 131
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月苏州晶方半导体科技股份有限公司运营能力指标 131
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月苏州晶方半导体科技股份有限公司财务风险指标 132
- 图表：2019-2023年天水华天科技股份有限公司主营构成 135
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月天水华天科技股份有限公司成长能力指标 135
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月天水华天科技股份有限公司盈利能力指标 135
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月天水华天科技股份有限公司运营能力指标 136

- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月天水华天科技股份有限公司财务风险指标 136
- 图表：2019-2023年江苏长电科技股份有限公司主营构成 138
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月江苏长电科技股份有限公司成长能力指标 139
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月江苏长电科技股份有限公司盈利能力指标 139
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月江苏长电科技股份有限公司运营能力指标 139
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月江苏长电科技股份有限公司财务风险指标 140
- 图表：2019-2023年中电广通股份有限公司主营构成 143
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月中电广通股份有限公司成长能力指标 143
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月中电广通股份有限公司盈利能力指标 143
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月中电广通股份有限公司运营能力指标 144
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月中电广通股份有限公司财务风险指标 144
- 图表：2019-2023年北京七星华创电子股份有限公司主营构成 146
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月北京七星华创电子股份有限公司成长能力指标 146
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月北京七星华创电子股份有限公司盈利能力指标 147
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月北京七星华创电子股份有限公司运营能力指标 147
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月北京七星华创电子股份有限公司中财务风险指标 147
- 图表：2019-2023年天津中环半导体股份有限公司主营构成 150
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月天津中环半导体股份有限公司成长能力指标 151
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月盈利指标 151
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月天津中环半导体股份有限公司运营能力指标 151
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月天津中环半导体股份有限公司中财务风险指标 152
- 图表：2019-2023年西安隆基硅材料股份有限公司主营构成 156
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月西安隆基硅材料股份有限公司成长能力指标 157
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月西安隆基硅材料股份有限公司盈利能力指标 157

- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月西安隆基硅材料股份有限公司运营能力指标 157
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月西安隆基硅材料股份有限公司中财务风险指标 158
- 图表：2019-2023年吉林华微电子股份有限公司主营构成 161
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月吉林华微电子股份有限公司成长能力指标 162
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月吉林华微电子股份有限公司盈利能力指标 162
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月吉林华微电子股份有限公司运营能力指标 162
- 图表：2019-2023年9月-2019-2023年9月吉林华微电子股份有限公司中财务风险指标 163
- 图表：2024-2029年我国半导体集成电路行业市场规模及增长率 165
- 图表：2024-2029年我国半导体集成电路行业利润率预测 167
- 图表：第十届(2019-2023年度)中国半导体创新产品和技术” 获选项目--集成电路产品和技术 175
- 图表：第十届(2019-2023年度)中国半导体创新产品和技术” 获选项目--分立器件(半导体功率器件、光电器件)、MEMS 176
- 图表：第十届(2019-2023年度)中国半导体创新产品和技术” 获选项目--集成电路制造技术 176
- 图表：第十届(2019-2023年度)中国半导体创新产品和技术” 获选项目--集成电路封装与测试技术 176
- 图表：第十届(2019-2023年度)中国半导体创新产品和技术” 获选项目--半导体设备和仪器 177
- 图表：第十届(2019-2023年度)中国半导体创新产品和技术” 获选项目--半导体专用材料 178

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/bg/20170206/18158.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)